

FILAMENTO BAMBU LAB SOP PLA PETG NATURAL 1.75MM 1KG

BAMBULAB-SOP-PLA-PETG-NAT



Descripción:

El Soporte de bambu lab para SOP PLA PETG mejora la experiencia de impresión en ABS con nuestro innovador material de soporte. Diseñado para una impresión sin esfuerzo y una fácil eliminación, este material garantiza una interfaz de soporte impecable en todo momento. Totalmente compatible con los sistemas AMS, optimiza el proceso de impresión en ABS de principio a fin.

Contenido:

Cantidad	Producto
1	FILAMENTO BAMBU LAB SOP PLA PETG

AG Electrónica SAPI de CV
República de El Salvador 20 Piso 2, Centro Histórico, Centro, 06000 Ciudad de México, CDMX
Teléfono: 55 5130 7210

Realizó Fernando Martínez López

Revisó Ing. Diana Jessica Gonzalez Maldonado

Fecha 04 /10 /2025



Especificacion

	Filamento
Diametro	1.75 ± 0.05 mm
Peso del Filamento	0.5 kg
Material	PC + ABS(Resistencia a la temperatura 90°)
Tamaño	Diametro 200 mm Altura 67 mm

Propiedades

	Filamento	Datos
Densidad	ISO 1183	1.16 g/cm ³
Fusión	210 °C, 2.16 kg	11.6 ± 0.7 g/10 min
Temperatura de Fusión	DSC, 10 °C/min	195 °C
Temperatura de Transición	DSC, 10 °C/min	N/A
Tempertura de Cistalización	DSC, 10 °C/min	N/A
Temperatura de ablandamiento	ISO 306, GB/T 1633	N/A
Temperatura de deflexión	ISO 75 1.8 MPa	N/A
Temperatura de deflexión	ISO 75 0.45 MPa	N/A
Tasa de absorción de agua	25 °C, 55% RH	0.14%

AG Electrónica SAPI de CV
República de El Salvador 20 Piso 2, Centro Histórico, Centro, 06000 Ciudad de México, CDMX
Teléfono: 55 5130 7210

Realizó Fernando Martínez López

Revisó Ing. Diana Jessica Gonzalez Maldonado

Fecha 04 /10 /2025



Aplicaciones



AG Electrónica SAPI de CV
República de El Salvador 20 Piso 2, Centro
Histórico, Centro, 06000 Ciudad de México,
CDMX
Teléfono: 55 5130 7210

Realizó	Fernando Martínez López
Revisó	Ing. Diana Jessica Gonzalez Maldonado
Fecha	04 /10 /2025

